

# 中债金科2023年“展翼计划”

## 金融科技暑期实习生招募

### 一、公司介绍

中债金科信息技术有限公司（以下简称“金科公司”）是中央结算公司于2017年12月成立的金融科技类全资子公司，致力于为中央结算公司及各分支机构提供IT系统建设及运营服务，确保中央结算公司作为国家核心金融基础设施的安全、稳定、高效运行。

信息技术系统是中央结算公司运营发展的生命线，是公司发挥金融基础设施作用的重要载体。成立以来，金科公司以支撑中央结算公司发展战略为目标，以“守护国家金融基础设施安全稳定运行”为职责使命，以灵活高效的管理和经营模式为保障，以优秀人才的引进和培养为核心竞争力，逐步成为行业内的中坚力量，为中国金融市场提供领先的IT服务。

**深化科技赋能与创新引领。**作为中央结算公司与清华大学于2020年联合成立的全国首家金融科技风险防控研究院实施主体，金科公司负责数据治理、人工智能、区块链技术、国产化技术等前沿技术实施，成果包括流量数据毫秒级检测、数据沙箱及客户画像实现、大文件传输速率大幅提升、业务数据实时处理、金融敏感数据安全保密等，充分实现了中央结算公司数据价值释放、主动防御能力提升和创新业务赋能。

**打造金融科技中债生态链。**金科公司全面承担中央结算公司

及各分支机构的债券和信息产品服务、信贷资产流转、理财登记托管、信托登记等近 400 个 IT 系统的开发运维工作，并承担新一代系统及京沪数据中心建设运营。按照国际 T4 级、国内 A 级机房最高标准建成京沪数据中心，实现两个“两地三中心”统一运维战略布局。

**提供优质服务与技术输出。**助力金融基础设施互联互通，提升服务债市开放水平。为监管部门、银行间市场成员、联合运行单位、信息商等外联机构提供一站式网络接入服务；支持澳门 CSD 综合业务系统与 MOX 发行系统建设，为中国信托登记有限责任公司、中碳登提供数据中心机房托管服务等；串联金融市场，汇聚分析、持续深挖中债金融大数据，为监管部门、市场机构决策分析提供重要抓手。

近年来，金科公司始终坚持“以人为本”的人才观，致力于打造持续专注于金融科技发展的专业化人才团队，为员工的职业发展提供良好的工作氛围和工作条件，让每一位优秀员工在事业发展的舞台上施展才干，实现自我价值。

## **二、公司成就**

金科公司在软件研发、测试质量管理、IT 服务管理、信息安全管理等领域的技术能力获得业界一致认可，先后获得 CMMI 3 软件能力成熟度权威认证、TMMi4 级国际软件测试成熟度认证、ISO20000 信息技术服务管理认证、数据中心服务能力成熟度 DCMG 标准四级（优秀级）认证、ISO27001 信息安全管理体权威认证等多项行业标杆认证，连续两年在公安部国家级网络安全攻防演习即“护网行动”中，获得优异成绩、名列前茅。

同时，公司科技创新成果丰硕，科技软实力不断提升。2022年，公司取得国家高新技术企业认证。累计成功申报入选国家级课题3项、省部级科研课题3项，申请专利30项，完成软件著作权39项，在一流期刊发表学术论文11篇。首次在国内金融基础设施债券核心业务中应用区块链技术。荣获中国人民银行科技发展奖、科技部麒麟科学技术奖、首都金融创新成果二等奖。

### **三、暑期实习项目介绍**

本次暑期实习生项目主要面向优秀院校定向招聘，实习期将采用“岗位+项目”的双重工作安排和“导师引领、项目历练、团队建设”的三位一体复合培养模式，全面激发、了解和评估实习生的专业技能、创新能力、发展潜力等。通过简历筛选的学生将参加公司举办的“企业开放日”活动，了解公司作为国家重要金融基础设施服务机构的实际运作。

### **四、招聘对象**

2024年应届硕士、博士毕业生。对金融科技行业有一定认识或兴趣，为人正直，工作踏实，有责任心，具有较强的自驱力，能快速适应环境。

### **五、实习岗位**

1. 开发测试类岗位：包括应用开发、数据开发、技术平台等。所学专业主要为计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据与应用数学、数据科学与大数据技术、统计与应用统计等专业。

2. 运维类岗位：包括操作系统/中间件管理、应用运维等。所学专业主要为自动化、网络工程、电子与通信工程、微电子学等专业。

欢迎更多复合型专业人才加入公司。我们将根据业务需要及个人专长安排实习岗位和部门，所有技术类实习生在承担岗位工作的同时，将组成跨部门项目小组，参与中央结算公司-清华大学金融科技联合研究院课题研究。

## **六、实习时间**

2023年6月-8月。具体实习时间将根据学生学业情况协商确定。实习结束前组织暑期实习生考核，考核结果优秀的，在校园招聘中同等条件优先考虑。

## **七、实习地点**

实习地点在北京或上海。

## **八、报名方式**

简历命名为“姓名-学校-专业-意向岗位-意向地点”，交至相关负责老师处或发送至 [ccdcsh@chinabond.com.cn](mailto:ccdcsh@chinabond.com.cn)，简历接收截至2023年5月4日24时。